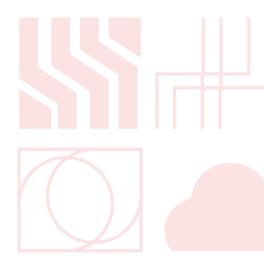


# 值得看 W-CB1C 模组规格书

Wi-Fi&BLE 双模模组

文档版本: 20210813





#### 目录

| 1. 产品概述1    |
|-------------|
| 1.1 概述1     |
| 1.2 产品特点2   |
| 1.3 主要应用领域2 |
| 1.4 模块基本参数3 |
| 2. 硬件介绍8    |
| 3.管脚定义8     |
| 4.电气特性9     |
| 5.机械尺寸10    |
| 6.典型应用9     |



### 1.产品概述

#### 1.1 概述

值得看 W-CB1C 嵌入式 Wi-Fi +BT 模组提供了一种将用户的物理设备连接到 Wi-Fi 无线网络或者 BLE 蓝牙直连并提供 UART 串口等处理数据的解决方案,通过此模组,传统的低端串口设备或 MCU 控制的设备均可以很方便的接入 Wi-Fi 或者 BLE 无线网络,从而实现物联网络控制与管理。

值得看 W-CB1C 模块采用业内低功耗嵌入式结构,并针对智能家具,智能电网,手持设备,个人医疗,工业控制等这些低流量低频率的数据传输领域的应用,做了专业的优化。

值得看 W-CB1C 模块是一款集成了所有 Wi-Fi&BLE 功能的小巧模块,易于集成客户的产品的硬件 PCB 单板电路上。其配备有内置 PCB 天线,支持 IPEX 外置天线。

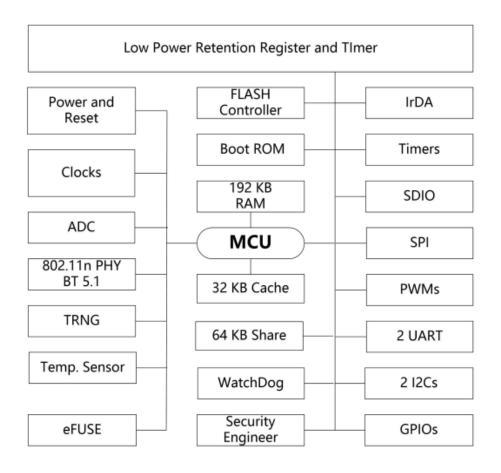


Figure 1. 系统框图



#### 1.2 产品特点

- ◆ 采用 32- bit MCU, 主频最高 120MHz, 256KB RAM, 2MB Flash
- ◇ 支持 Wi-Fi/BLE 转 UART 数据通讯
- ◆ 支持 Wi-Fi STA/AP、和 Direct 工作模式
- ◇ 支持 AP 和 STA 双角色并行
- ♦ 50 MHz 时钟频率 SDIO
- → 六路支持高速时钟或者低功耗时钟的 PWM 输出
- ◇ 支持无线和远程升级固件,提供无线批量配置工具
- ◇ 可提供 SDK 开发包,支持二次开发
- ◇ 支持不同类型的天线选项
  - 内置 PCB 天线
  - 支持 IPEX 外接天线
- ◆ 3.3V 单电源供电
- ◆ 尺寸:
  - 15mm x 17.3mm x 3mm, SMD7 或 DIP7 封装

#### 1.3 主要应用领域

- 智能照明
- 智能插座
- 智能楼宇
- 工业控制
- 远程设备监控
- 物联网应用



## 1.4 模块基本参数

Table 1. 值得看 W-CB1C 模块技术参数

| 分类         | 参数           | 取值  |  |  |  |
|------------|--------------|---|--|--|--|
|            | 无线标准         | 802.11 b/g/n  |  |  |  |
|            | 频率范围         | 2.412GHz-2.472GHz   |  |  |  |
|            |              | 802.11b: +18dBm ± 1dBm (@11Mbps)  |  |  |  |
|            | <del>/</del> | 802.11g: +15dBm ± 1dBm (@54Mbps)  |  |  |  |
|            | 发射功率<br>     | 802.11n: +14dBm ± 1dBm (@HT20, MCS7)  |  |  |  |
| Wi-Fi 参数   |              | 802.11n: +14dBm ± 1dBm (@HT40, MCS7)  |  |  |  |
|            |              | 802.11b: -98dBm (@1Mbps)  |  |  |  |
|            |              | 802.11b: -88dBm (@11Mbps)   |  |  |  |
|            | 接收灵敏度        | 802.11g: -90dBm (@6Mbps)  |  |  |  |
|            |              | 802.11g: -75dBm (@54Mbps)   |  |  |  |
|            |              | 802.11n: -72dBm (@MCS7)   |  |  |  |
|            | 无线标准         | BLE5.1  |  |  |  |
| BLE 参数     | 频率范围         | 2.402GHz-2.480GHz   |  |  |  |
| DLE 参数<br> | 发射功率         | Max 10dBm   |  |  |  |
|            | 接收灵敏度        | -96 dBm   |  |  |  |
|            | 天线           | 内置: PCB 天线<br>外置: IPEX 接口外置   |  |  |  |
|            | <br> 数据接口    | UART  |  |  |  |
|            | 数加到女口        | GPIO, SPI, PWM, ADC, I2C, IR  |  |  |  |
|            | GPIO 驱动能力    | 拉电流: 3mA (VCC-0.3V)<br>灌电流: 3mA (GND+0.3V)  |  |  |  |
|            | 工作电压         | 2.7~3.6V  |  |  |  |
| 硬件参数       | 工作电流         | TX=17 dBm, 802.11b 11 Mbps type:210 mA<br>TX=15 dBm, 802.11g 54 Mbps type:170 mA<br>RX=-10 dBm,802.11b 11 Mbps type:50 mA<br>RX=-10 dBm,802.11g 54 Mbps type:60 mA<br>MCU 停止运行,Modem 断电 type:30 uA<br>MCU 停止并进入低电压 type:10 uA<br>关机电流 type:1 uA |  |  |  |
|            | 工作温度         | -40°C- 85°C   |  |  |  |
|            | 存储温度         | -40°C- 125°C  |  |  |  |
|            | 湿度           | <85%  |  |  |  |
|            | 湿气等级(MSL)    | Level 3   |  |  |  |
|            | 尺寸           | 15mm x 17.3mm x 3mm   |  |  |  |

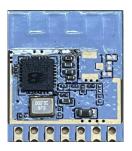


| 软件参数 | 无线网络类型 | STA/AP                        |  |  |
|------|--------|-------------------------------|--|--|
|      | 安全机制   | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE |  |  |
|      | 加密类型   | WEP64/WEP128/TKIP/AES         |  |  |
|      | 升级固件   | 本地无线                          |  |  |
|      |        | 远程升级                          |  |  |
|      | 定制开发   | 提供 SDK 供客户二次开发                |  |  |
|      | 网络协议   | IPv4, TCP/UDP/HTTP/TLS 1.2    |  |  |
|      | 用户配置   | AT+指令集, Web 页面                |  |  |



## 2.硬件介绍

值得看 HF 系列的 Wi-Fi 模块外观如下。



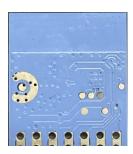


Figure 2. W-CB1C 外观图

## 3.管脚定义

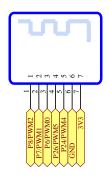


Figure 3. W-CB1C 管脚定义

Table2. W-CB1C 管脚功能定义

| 管脚 | 描述  | 信号类型  | 说明  |
|----|-----|-------|---|
| 1  | P8  | DI/DO | 通用 IO 口或 WIFI 与 BT 共存的 BT_ACTIVE 控制<br>或 PWM2     |
| 2  | P7  |       | 通用 IO 口或 WIFI 与 BT 共存的 WIFI_ACTIVE 控制或 PWM1       |
| 3  | P6  | DI/DO | 通用 IO 口或晶体时钟的 1,2,4,8 分频 输出或<br>PWM0              |
| 4  | P16 | DI/DO | 通用 IO 口或 SD 的 CMD 或 SPI 的 MOSI 或 BLE<br>天线控制 ANT2 |
| 5  | P24 | DI/DO | 通用 IO 口或 ADC2 或低功耗时钟 32.768K 输出或 PWM4             |
| 6  | GND |       | GND   |
| 7  | 3V3 |       | VCC   |





Figure 4. W-CB1C 测试点定义

|          |       | 测试点   |
|----------|-------|---|
| CEN      | DI    | 芯片使能,高有效  |
| P11/TXD1 | DI/DO | 通用 IO 口或 FLASH 用 UART 下载的 TXD 或<br>串口 UART1 的 TXD |
| RX2      | DI/DO | 通用 IO 口或串口 UART2 的 RXD 或 I2C2 的 SDA               |
| TX2      | DI/DO | 通用 IO 口或串口 UART2 的 TXD 或 I2C2 的 SCL               |
| P10/RXD1 | DI/DO | 通用 IO 口或 FLASH 用 UART 下载的 RXD 或串口<br>UART1 的 RXD  |
| GND      |       | GND   |

## 4.电气特性

Table3. 电气特性

| 参数              | 条件                  | 最小值 | 典型值 | 最大值  | 单位 |
|-----------------|---------------------|-----|-----|------|----|
| 最大焊接温度          | IPC/JEDEC J-STD-020 | ı   | ı   | 260  | °C |
| 静电释放量(人体模型 HBM) | TAMB=25°C           | -   | -   | 2.5  | KV |
| 静电释放量(MM)       | TAMB=25°C           | -   | -   | 0.25 | KV |



# 5.机械尺寸

W-CB1C 物理尺寸 (单位: mm) 如下图:

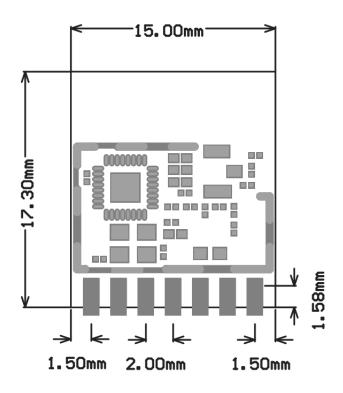


Figure 5. W-CB1C 机械尺寸



## 6.典型应用

#### 6.1 天线布局要求

(1) 模组在主板上的安装位置,建议以下两种方式:

方案一: 把模组放在主板边沿, 且天线区域伸出主板边沿。

方案二: 把模组放在主板边沿, 主板边沿在天线位置挖空一个区域。

(2) 为了满足发挥板载天线的性能,天线周边禁止防止金属器件,远离高频器件。